

关于对第 2025294 号提案《深圳市福田区半导体电子行业发展战略建议》的答复

尊敬的彭颖委员：

您于福田区政协六届五次会议上提出的第 2025294 号提案《深圳市福田区半导体电子行业发展战略建议》已收悉。首先，感谢您对福田区半导体电子行业发展的高度关注与深入研究，您的提案精准指出了当前行业发展面临的机遇与挑战，提出的建议具有极强的针对性、前瞻性和可操作性，为我区进一步推动半导体电子产业高质量发展提供了重要参考。福田区高度重视半导体电子行业发展，2024 年，福田区半导体与集成电路产业集群战新增加值 66.61 亿元，增速 16.8%；产业规模 355.42 亿元，同比 16%。其中，设计业营收约 305.62 亿元，占全区半导体与集成电路产业总规模约 86%；封测业营收约 49.8 亿元，占全区产业总规模约 14%。福田区是深圳市集成电路产业重要的集散中心和设计中心，以前端研发、封装测试、集散销售等产业链为基础，重点突破高端芯片设计，巩固深圳在集成电路设计领域的优势。

根据福田区工作实际，现答复如下：

一是实施产业集群“3+5”梯队培育行动。我区构建“千亿引领、百亿支撑、十亿接续”梯次产业格局，做强智能终端、新能源、软件与信息服务业等 3 个千亿级新质产业集群，做大生物医

药、半导体与集成电路等 5 个百亿级产业集群，支持重点产（行）业、重点产品、重点集群、重点企业加快乃至超常规发展。我区始终将半导体与集成电路产业作为重点发展的战略性新兴产业，全力推进产业集群化发展。研究并出台专项产业支持政策，涵盖设计、流片、EDA 和 IP、封测、制造、供应链等全产业链流程支持，推动产业链补链强链。目前《深圳市福田区支持半导体与集成电路产业集群发展若干措施（征求意见稿）》已完成编制及内部征求意见，正挂网面向社会公众公开征求意见。

二是优化供应链管理。我区制定 2025 年《深圳市福田区支持外贸高质量发展若干措施》，为辖区企业开拓国际市场、搭建国际合作平台，从培育壮大市场主体、加大对企金融供给等多个维度给予企业支持。鼓励外贸企业积极参与各类境内展会，聚焦供需对接效能优化，对参加广交会、进博会、链博会等重点展会的企业给予展位费支持，促进企业借助展会平台提升国际竞争力；支持企业主动开拓境外市场，鼓励参加各类境外专业展会，对参加境外展览的辖区内企业提供参展费用支持，帮助企业精准对接海外需求、拓展销售渠道；打造福田区企业出海一站式服务平台，构建跨境业务支持、国际市场开拓、财税与法律合规等 10 大类专业配套服务体系，实现“政府+商协会+专业机构+企业”四方联动，为半导体企业开拓国际市场提供一站式协助。

三是完善人才教育体制。福田区高度重视人才工作，从人才引进、培养、评价、服务四个维度加大对人才的支持力度，贯穿

人才“引、育、用、留”关键环节。在校企合作方面，我区自2024年起与清华大学深圳国际研究院开展全市首个区级政校企联合人才培养项目——“至善班”，采用“一年学校理论学习+两年企业一线实践”的培养方式，培育壮大辖区工程人才队伍，目前，第一批共招募16个前沿课题、录取12名清华学子。第二批企业招募已启动，初步掌握已有10家企业或机构有意向参加，欢迎半导体电子行业企业参与。在人才引进方面，我区已于4月18日升级出台英才荟4.0政策，在人才引进方面制定了多个政策：根据福田区战略发展需要，引进全球顶尖人才，提供事业平台、科研经费、团队支持、生活保障等一揽子“政策包”；对有意向到福田创新创业的境外人才，优先推荐申报上级人才计划，并给予不超过50万元支持；对福田区企业（机构）新引进的，符合“20+8”重点产业高端紧缺岗位清单的人才，给予每人最高15万元引进支持。同时在人才服务方面，经认证的福田英才可享受包括子女入学支持、医疗保健服务、英才住房保障、公共服务优先、商圈服务、文化活动服务在内的保障，形成有竞争力的人才引留体系。在人才持续培养方面，深化产业人才培养交流，举办“人才+干部”混合研修培训班，邀请相关部门干部和企业人才代表参加，通过名师授课、案例解读等方式，让产业人才更新行业知识，拓宽视野；出台职业等级提升支持、职业荣誉提升支持等政策，鼓励产业人才积极拿证拿奖，提升职业层级和技能水平。

下一步，福田区将聚焦三大关键方向推动产业高质量发展：一是加速政策落地，力争2025年底前出台半导体与集成电路产业专项措施；二是深化生态协同，升级企业出海服务平台并推出跨境服务包，培育3-5家设计领域链主企业；三是升级人才体系，为半导体青年人才提供落户补贴及人才住房，扩大企业英才认定范围，未来将持续吸纳建议，为深圳建设全国集成电路产业“第三极”贡献福田力量。

福田区科技和工业信息化局

2025年10月20日